Bi 結晶中の格子欠陥の機械的および電気的性質

本橋嘉信*,柴田孝夫*,大竹周一**

(昭和49年9月9日受理)

Mechanical and Electrical Properties of Lattice Defects in Bismuth Crystal

Yoshinobu MOTOHASHI, Takao SHIBATA and Syuichi OTAKE

Abstract:—Atomic arrangements around lattice defects, i. e., vacancies, dislocations and stacking faults in a bismuth crystal are investigated. It becomes evident that vacancies and dislocations having some edge component in a $\{001\}$ and a $\{11\overline{1}\}$ planes have dangling unpaired electrons along their links or lines. The electrical properties of the vacancies and the dislocations are discussed in terms of Fermi statistical approximation by Read.

A possibility of dislocation dissociation into the Shockley partials is discussed, and an expression is obtained for an energy of the stacking fault between the Shockley partials in a (111) plane:

 $\gamma = [6.76 \sin^2 \theta + 7.25 \cos^2 \theta + 12.2 \cos 2\theta] \frac{1}{\rho(\theta)} \ln \frac{\rho(\theta)}{r_0} ,$

where θ is the angle between dislocation line and the Burgers vector, ρ (θ) is a radius of curvature of the partial, and r_0 is the dislocation core radius.

It is also discussed that some intersections of primary slip dislocations to forest dislocations, and interactions between the primary dislocations and vacancies cause the work-hardening of the crystal, and it is found that cross-slip of screw dislocations in the (111) plane may be difficult because of the existence of covalent layers between the (111) planes.

1. 緒 言

Bi 結晶 (菱面体構造)は非常に異方性が強く,結晶 塑性^(1,2)あるいは電気磁気的性質³⁾にも強い異方性のあ ることが知られている。著者はこれまでBi 結晶の転位 の性質,結晶塑性等について調 $<^{(1,2,4-6)},(111)<110>$ 主ごりの変形曲線が三段階硬化を示す¹⁾,活性な二次的ご り系は $\{001\}<\overline{110}>$ が優勢であるなどを変形前後の転 位挙動観察と比較検討し²⁾さらに三段階硬化の一因とし て変形中の不動転位の発生等を明らかにして来た⁷⁾

本報ではBi結晶中の格子欠陥,すなわち原子空孔,転 位および積層欠陥について幾何学的構造を調べ,それか ら推論される性質と結晶塑性等の関係、例えば三段階硬 化におよぼす転位挙動、殊に転位間の交叉、空孔との相 互作用、交叉辷りなどの影響について検討し、さらに原 子空孔ならびに $\{001\} < \overline{110} >$ 系および $\{11\overline{1}\} < 110 >$ 系の転位の刃状成分を持つ転位線に沿って dangling bond が存在することを明らかにし、その電気的性質に ついても検討した。菱面体結晶中の転位の周囲、特に転 位芯の部分の原子配列は全く不明である。しかし模型的 に導入した転位の周りの原子の幾何学的配列から、その 機械的性質をかなりの程度知ることが出来る。この様な 方法によって従来fcc, bcc, hcp, diamond 結晶など の種々の性質が明らかにされてきたところである。

^{*} 茨城大学工学部機械工学科(日立市中成沢町)

^{**} 東京理科大学理学部(東京都新宿区神楽坂)

2. 格子欠陥の幾何学的構造

Bi の結晶構造は Fig.1 に示すように単純立方格子を 対角線方向に引き伸ばした形で^(8,9),〔111〕方向に 共有結合層,金属結合層が積み重なった構造を持ち,空



Fig. 1 The structure of bismuth. Each atom has three nearest neighbors as indicated by the thick lines.

間群は $D_{3d}^5 - R \overline{3m}$ である。 図で太実線が共有結合,二 重線が金属結合を示す。との共有結合が結晶塑性に重要 な影響を及ぼしているはずである。以下に順次,原子空 孔,転位,積層欠陥について,その幾何学的構造とその 特徴,性質について述べる。

2.1. 原子空孔

Fig.2は(111)面の積層を(111)方向から見たもの である。実線は共有結合を示している,また白丸は一枚 上の原子面を,黒丸は下の原子面を示す。図中A, A', A"と記したのはそれぞれ単一の原子空孔である。A'-A' の空孔は対になってBのような形に成った方が安定と思 われる。同様にA'-A'-A'はC形と成った方がより安定 であろう。Dは4個の空孔が集まった場合を示している。 図に示される様に原子空孔は必ず共有結合が不対である いわゆる dangling bond を持つ。凝縮した空孔数をNr,



Fig. 2 Arrangement of atoms in the (111) close -packed planes. White circles, black circles and thick lines in the figure represent atoms in an upper layer, atoms in an under layer and covalent bonds between the layers, respectively. Marks A, A" et al. show vacancy sites.

dangling bond 数をNo とすると

$$N_D = N_V + 2 \tag{1}$$

の関係がある。

Biの亡り面は従来(111)^(1,10), {001}^(2,11),

{111)
 (111)
 (112)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 (111)
 <l



Fig. 3 Slip in a (111) <110> systm, and a possibility of dislocation dissociation into the Shockley partials.

を示す。(111)面の辷りは金属結合層間で起こるので、 図の上下の原子面間は金属結合層と考える。辷り方向は $\langle 1\overline{10} \rangle$ であるが、fcc、hcp 結晶と同様にバーガースベ

40

クトルが $<1\overline{1}0>$ の完全転位は、バーガー スベクトルが $<11\overline{2}>$ のShockley型部分転位に分解する可能性がある。 部分転位への分解エネルギーを ΔE とすると

$$\Delta E = \frac{1}{4\pi} \left(K_1 b_1^2 - K_2 b_2^2 - K_3 b_3^2 \right) \ln \frac{R}{r_o} - \gamma \omega \qquad (2)$$

である。^{*} $\Delta E > 0$ ならば分解した方がエネルギー的に安定である。ここでK₁, K₂, K₃はそれぞれ(111) <110>,(111) <112>,(111) <211>各亡り系転位のエネル ギー因子で、弾性定数および転位の幾何学的配置によっ て決まる定数である、 b_1 および b_2, b_3 はそれぞれ<110> および<112>,<211>方向のバーガースベクトルの 大きさ、 r_0 は転位芯半径、Rは結晶の大きさの程度、rは部分転位の積層欠陥エネルギー、ωはその間隔である。 K₁, K₂, K₃ としてそれぞれ数値計算された結果⁶⁾, 19.2, 19.4、19.4(×10¹⁰ dyne/cm²)を用い、 b_1 =4.736Å, b_2, b_3 =2.617Å, R $\simeq 10^{-4}$ cm, $r_0 \simeq 2b_1$ 程度とすると, $\Delta E \simeq 9.14 \times 10^{-5} - r\omega$ (erg/cm)となる。従って7 ω <9.14 ×10⁻⁵ならば分解可能である。7 ω の評価については後述する。

Fig. 4 は $\{001\}$ 面上の原子配列を示したもので 大 白丸が上側,小黒丸が下側の原子面を示す。 \oplus 印は上下 の各原子が共有結合で結ばれていることを示す。 $\{001\}$ < $\overline{110}$ >亡り系の転位を作ってみると、その刃状成分の 転位線に沿って上側の原子の結合の手が不対となる、い わゆる dangling bond が生じている。この dangling bond の間隔をCとすると

$$C = b \operatorname{cosec} \alpha \tag{3}$$

である。ここで 6 の大きさは {001} <110> 転位では





4.536 Å, {001} <110> 転位では 4.736 Åとなる。 共有結合はほぼ<001> 方向にあり、また上下の各原子



Fig. 5 Arrangement of atoms in the {111} planes. (a) and (b) Stacking sequence of the {111} planes is ... ABABAB.... (c) An edge dislocation lying in the A layer.

^{*} 転位芯のエネルギーおよび反応前後の転位線の長さ変化を無視した。転位芯エネルギーは弾性エネルギーと比較 して1 桁程度小さいので,(2)式はこれらの考慮なしでも正当な式であろう。

が共有結合で結ばれている原子は<110>および<110> 方向に沿って間隔 6 で配列している。従って転位線は <110>方向に位置する方がエネルギー的に安定である。 これは転位の弾性エネルギーの計算結果からも確認され ている¹⁰

Fig.5は {111} 面上の原子配列を示したものである。 図中A かよび B に示すように {11 $\overline{1}$ } 面 間の共有結合配 列は二種類あり、それらが…… ABABAB…… のように 積層している。 {11 $\overline{1}$ }の亡りを考える場合、共有結合数 の少ない面間の方が亡り易いと思われる。 図中 C は転位 線が <112> 方向にあり、バーガース・ベクトルが <1 $\overline{1}$ 0> の転位を示したものである。この場合も dangling bond が存在し、その間隔をCとすると、

$$C = b \cos 28^{\circ} 38' \csc \alpha \tag{4}$$

で与えられる。 α は転位線とバーガース・ベクトルとの なす角である。Dと示したのはバーガース・ベクトルが <110>の完全転位が部分転位に分解する場合の模型で ある。共有結合は前の位置からおよそ 60° 回転せねばな らず $\{111\overline{1}\}$ 面上の転位が部分転位に分解するのはエネ ルギー的に不利のように思われる。

2.3. 積層欠陥

Bi 結晶中における Heidenrich - Shockley 型積層欠陥





および原子空孔の凝縮によって出来る intrinsic 型積 層 欠陥について述べる。Fig.6は(111)面の積層を<110>方向から見た図である。原子面の積層は…abcdefabcdef…のように六原子面ごとの周期で同じ位置に原子面が来 る。この積層で斜線をつけた部分、例えば ab, cd 面間 は共有結合層であり、bc, de 面間等は金属結合層であ る。 $^{(8,9)}(111) < 1\overline{10} >$ 型完全転位が $(111) < 11\overline{2} >$ 型の二種の半転位に分解した場合をFig.6(c)に示し た。半転位間に積層欠陥が存在し、その原子面の積層は …… abcdefablabcdef……となり積層不整が存在する。 Heidenrich – Shockley型積層欠陥のエネルギー γ の表式 を求めよう。三本の完全転位の node での線 張力の力学 的平行から

 $\gamma = T / \rho$ (5) が導かれる。¹³⁾ ここでT は線張力、 ρ は半転位の曲率半径 である。転位の線張力と単位長さのエネルギー $E(\theta)$ の 間には

$$T(\theta) = E(\theta) + d^{2}E(\theta)/d^{2}\theta$$
(6)

の関係がある。⁴⁾ Bi 結晶の (111) <1 $\overline{10}$ >型完全転位で の $E(\theta)$ は

$$E(\theta) = \frac{b_2^2}{4\pi} \left[K_{(\text{III}) < \text{IIZ} > \sin^2 \theta + K_{\text{dZ} > \cos^2 \theta} \right]_{\text{In}} \frac{R}{r_o}$$
(7)

で与えられる。(5)(6)および(7)式より

$$\begin{split} \gamma &= \frac{b_2^2}{4\pi} \begin{bmatrix} K_{(111) < 1\overline{2}} > \sin^2 \theta + K_{\le 1\overline{2}} > \cos^2 \theta \\ &+ 2 \begin{bmatrix} K_{(111) < 1\overline{2}} - K_{\le 1\overline{2}} \\ edge \end{bmatrix} \cos^2 \theta \end{bmatrix} \frac{1}{\rho(\theta)} \ln \frac{\rho(\theta)}{2b_1} \quad . \end{split}$$
(8)

となる。(単位は× 10^{-6} erg /cm)。

次に γ と ω の関係を求める。Bi 結晶では剛性率マト リックス中で C_{14} , C_{24} 等が零でないため(111)軸の回 転に対して hcp 結晶のように等方性はない。しかし(7)式 を等方性結晶に対する次式¹⁵⁾

$$E_{\rm iso}(\theta) = \frac{b^2}{4\pi} \left[\frac{\mu}{1-\nu} \sin^2 \theta + \mu \cos^2 \theta \right] \ln \frac{R}{r_{\bullet}}$$
 (10)

と比較すると、 $\mu/1-\nu=19.55\times10^{10}(dyne/ch) \simeq K_{(111)\sqrt{12}}$ edge, $\mu=13.1\times10^{10}(dyne/ch)\simeq K_{<112>screw}$ であり $E_{iso}(\theta)\simeq E(\theta)$ である。ここでµおよびνはそれぞれ多結晶における剛 性率およびボアッソン比でありそれぞれ13.1×10¹⁰(dyne/ch), 0.33である。⁶⁾従ってBi結晶では〔111〕軸に関する回 転に対してほとんど等方と考えて良いと思われる。Chou¹⁷⁾ によれば〔111〕軸の回転に対して等方な結晶では、 7 と ω の関係が

$$\omega = \frac{b_2}{8\pi\gamma} \left[K_{(\underline{u}) \times \underline{u}\overline{2}} > (1 - 2\cos 2\theta) + K_{\underline{v}_1\underline{u}\overline{2}} > (1 + 2\cos 2\theta) \right] \quad (11)$$
edge screw

で与えられる。刃状転位に対しては $\theta = 90^{\circ}$ とおいて

$$\gamma \omega = \left(3 \operatorname{K}_{(\underline{111}) < \underline{112}} - \operatorname{K}_{< \underline{112}} \right) b^{2} / 8\pi$$

$$edge \qquad \text{screw}$$
(12)

112武に b₂, K₍₁₁₁₎<112>edge などの数値を入れて計算する

 $\gamma \omega \simeq 1.22 \times 10^{-5} (erg /cm)$

となる。 $\gamma \omega < 9.14 \times 10^{-5}$ なので (111) < 110 > 型の完全転位は Shock ley 半転位に分解した方がエネルギー的に有利であることが分かる。

次に空格子点が(111)面上に凝縮して出来る欠陥, すな わち intrinsic型積層欠陥について考える。ここで述べる ことは extrinsic型積層欠陥に対しても同様に成り立つ。 例えば a 面が抜けた場合積層は…… abcdeflbcde fabcd……となるが, このとき b 面上の原子の共有結合は全部 不対となり不安定と考えられる, それ故空格子点が凝縮 する場合, a, b 面が同時に抜ける型をとるであろう。







その場合の積層は**Fig.**7(a)に示すように…… abcdefl cdefabc ……であるが、欠陥面上下の原子が同じ位置に 隣り合わせるためエネルギー的に不利である。そこで上 下が相対的に $< 11\overline{2} >$ 方向に辷って積層が…… abcdefl abcdef …… のように成ると考えられる。 この 場合

<112>型半転位が Frank 転位に追加される(Fig.7(b))

2.4. 転位間および空孔との相互作用

(111)<(110>主辷りが三段階硬化を示す一因として転 位の反応による不動転位の形成が考えられるが、²²⁾これに ついては別に発表するので、ここでは転位間の交叉、ら せん転位の交叉辷り、空孔との相互作用等と結晶の硬化 の関係について述べる。Fig.8は(111)<(110) 系の 刃状転位がジョグを持っている場合を示す。ジョグの部



Fig. 8 A jog of an edge dislocation in a (111) plane. The jog is in the covalent layer.

分は共有結合層中に存在し非常に動きにくいと思われる。 このように(111)<110>転位がジョグを作ると動きに くい転位となる。以下(111)<110>主辷り転位が運動 して $\{001\} < \overline{11}0 >$ などの林転位と交叉する場合のジョ グの形成について述べる。(111)<110>主辷りの第一 段階で運動している転位はほとんど(111)面上にある 転位である。何故なら(111)<110>主辷りの次に 活性な {001} <110> 亡りの流動応力は主亡りのそれの およそ30倍も大きい。 そこで主辷り系転位が運動して 林転位と交叉する場合について主に考える。以下ではバ -ガース・ベクトルが b1, b2 の転位をそれぞれ b1 転 位, b2転位と呼ぶ。(a) 刃状転位同志の交叉でb1とb2 が直交する場合: Fig. 9(a) に示すように b_1 転位が運 動して b_2 転位と交叉する場合、 b_2 転位に大きさ b_1 のジョ グが出来る。 b1転位が(111)<110>主辷り, b2 が {001} <110>などの林転位とすると、主辷り転位にジ ョグはなく主辷りは交叉後硬化しない(交叉に要するエ \bar{x} ルギーは考えない)。 $b_1 転位が \{001\} < \overline{110} >$ 系. b_2 が(111)<110>系の場合主辷り系にジョグを生じる。 しかしこの交叉は{001}<110>系が活発となっている 主辷りの第三領域, あるいは {001 } <110>系の単辷り 方位での変形に重要であり三段階硬化への意義は少ない

と考えられる。(b)刃状転位同志でb₁, b₂が平行な場合 : Fig.9(b) に示すようにb₁, b₂転位のどちらを(111)





Fig. 9 Intersection of dislocations.
(a) Intersection of edge dislocation with slip vectors at right angles to each other.
(b) Intersection of edge dislocation with parallel slip vectors.
(c) Intersection of an edge dislocation with a right-handed screw dislocation.
(d) Intersection of screw dislocations.

<110>の主辷り系としても共有結合層中にジョグを生 じない。ジョグの部分はいずれもらせん転位となる。こ れらの交叉は硬化にあまり寄与しないと思われる。(c) 刃状転位とらせん転位の交叉: b_1 転位が主辷り、 b_2 が林 転位の場合、 b_1 が運動して交又後に主辷り転位は共有結 合層を通るジョグを生じる。林転位としては {001 } <110>系のらせん転位の存在が考えられるので²⁾この 交又は(111)<110>系辷りの加工硬化に大きな影響を 及ぼしている。次に b_1 が {001}<110>系の転位、 b_2 が 主辷りの場合、交叉後主辷り転位に刃状成分を持つジョ グを生じる。刃状転位は辷り面が定まっているので、ジョグの部分は非保存的運動、すなわち点欠陥または格子間原子の列を後に残すことになり、この交叉も硬化の要因である。(d)らせん転位同志の交叉: b_1 転位が(111) < $(1\overline{10}) \approx 0$ 場合、交叉後共有結合層中にジョグを生じる、(ジョグが(111)面内に存在する場合は除く)このジョグは刃状転位であり非保存的運動をしなければならない。 b_2 が(111)< $(1\overline{10}) > 主 こ りの場合も同様である。$ これらの交叉は硬化の要因である。

その他,(111)<110>主辷りの加工硬化の要因の一つにらせん転位の交又辷りがある。Fig.10 に示すよ



Fig. 10 Illustration showing the cross slip model of Bismuth single crystal. ①: positive edge dislocation, ⑦: negative edge dislocation, ⑦: positive screw dislocation, ⊗: negative screw dislocation, 『///】: covalent-bond layers, []:matalicbond layers.

うに金属結合層中に存在するらせん転位Aが例えば{001} 面を交又辷り面として交又辷りする場合, 図中Bと示し たように共有結合層中を通らねばならない。共有結合層 を通過する際のパイエルスポテンシャルは金属結合層中 のそれよりかなり高いであろうから, (111)面上のら せん転位の運動はその面上にかなり束縛されている。結 晶の内部応力が高くなった状態とか, 変形温度の高い場 合らせん転位が部分的に交叉辷りするであろう, この場 合キンクの部分が共有結合層中に存在することになる。

次に(111)<110>系刃状転位が空孔(格子間原子) と相互作用する場合, Fig. 11 に示すように空孔(格子 間原子)を吸収すれば一原子面上昇(下降)してジョグ を生じる。この場合上昇(下降)した転位は共有結合層 中に存在することになり,非常に動きにくい転位である。 このため(111)<110>転位と空孔(格子間原子)との



Fig. 11 Interaction between an edge dislocation in a (111) plane and vacancies.

相互作用は結晶を硬化させる要因であると思われる。

3. 原子空孔および転位の電気的性質

原子空孔は21章で述べたように dangling bondを有 する。固体金属の空孔の場合には、自由電子ガス中に – Ze の点電荷が存在するとするモデルにより、空孔の周囲 に遮へいポテンジャル

$$V_{\rm p} = -\frac{Z \, e}{r} \, \exp\left(-\lambda r\right) \tag{13}$$

が生じ、このVpが伝導電子を散乱するという考え方が ある¹⁹⁾とこでZは金属母体の原子価、 e は素電荷、r は 空孔中心からの距離、 λ は母体の電子密度で定まる正の 定数である。しかしBiのように共有結合を有する結晶 では上述の取り扱いよりも、Read^{20),21)}が半導体結晶中 の転位についてモデル化した理論が適当と思われる。Bi 結晶における急冷欠陥(主に空格子点)がアクセプター であるという報告もあり²²⁾ここでは dangling bondがア クセプターとして作用しているとして問題を扱い、Bi 結 晶中の空孔の dangling bond が電子を捕獲する比率と温 度Tとの間の表式を求める。

原子空孔は温度T において平衡濃度No を示す:

$$N_{\rm O} = A \exp\left(-\frac{G_{\rm F}}{\kappa T}\right) \tag{14}$$

ここで $G_{\mathbf{F}}$ は空孔を一個作るのに要する自由エネルギー、 κ はボルツマン定数である。このうちN個の空孔がアク セプターとして作用しているとすると、その全体に対す る比率は

$$f = \frac{1}{3N_0} \sum_{i=1}^{N} n_i N_i \qquad n_i = 0, 1, 2, 3 \quad (15)$$

である。n = 0, 1, 2, 3 はそれぞれ dang ling bond に電 子が0, 1, 2, 3 個捕獲される場合である。 空孔間の 相互作用が無視出来るほど各空孔が離れており, さらに 各空孔は常に単独に存在していると仮定する。一個のア クセブター空孔は伝導電子を反発するのでその周りに正 の空間電荷を持った球状の領域が形成されると考える。 結晶中のドナー不純物, アクセブター不純物, ホール, 伝導電子の密度をそれぞれ $N_{\rm D}, N_{\rm A}, p, n'$ とすると, 空 間電荷密度は $\rho = e(N_{\rm D} - N_{\rm A} + p - n')$ で与えられる。 ここで球状領域内の電荷密度は均一に分布しているとす る。球状領域の半径をR(n)とすれば, 中性条件より

$$R(n) = \sqrt[3]{\frac{3ne}{4\pi\rho}} \qquad . \tag{16}$$

空孔の dangling bond が一個の電子を捕獲した場合の エネルギーレベルを ε_v ,フェルミエネルギーを ε_F とする。ただしエネルギーは伝導帯の下端から上方に向かっ て測った値とする。(Fig. 12)フェルミレベルにあ



Fig. 12 Energy bands of bismuth. E_F : Fermi energy, E_V : Vacancy (dislocation) accepter level.

る伝導電子が捕獲されると系の自由エネルギーの増分を 捕獲された電子数で割ったものFは

$$F = \varepsilon_{v} - \varepsilon_{F} + \varepsilon_{s}(f) - S(f)T \tag{17}$$

で与えられる。ここで $\varepsilon_s(f)$ は静電エネルギー,S(f)はエ ントロビーである。 $\varepsilon_s(f)$ を求めよう。系の静電エネルギ ーは $1/2 \sum_i \phi_{i} q_i$ で与えられる。ここで ϕ_i , q_i はそれぞ れ*i*番目の電荷での電位および電荷量である。ここで

た電子間の相互作用エネルギー, ε_{e} .(3)電子と空間電荷 間の相互作用エネルギー, ε_{ee} .(4)空間電荷と電子の相 互作用エネルギー, ε_{ee} .以下それぞれの場合の静電エ ネルギーを求める。

1) 中心にn 個の電子が捕獲され、そのまわりを均一 な電荷密度を持った空間電荷が球状に取り巻いて中性状 態に保たれているとする。 $\psi(r)$ を中心からrの距離の 点の電位(空間電荷だけに基ずく)とすると

$$\psi_{\rm c}(r) = \frac{{\rm R}^3(n)\rho}{3\varepsilon r} + C \qquad r > R(n)$$

$$\psi_{\rm c}'(r) = \frac{\rho r^2}{6\varepsilon} + C' \qquad r < R(n)$$
(18)

となる。境界条件, $r = R(n) \ \ensuremath{\overline{v}} \phi_c(R(n)) = \phi_c'(R(n)),$ $r \to \infty \ensuremath{\overline{v}} \phi_c(r) = 0 \ \ensuremath{\overline{v}} b$

$$\phi_{c}(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon} \left(r^{2} + R^{2}(n) \right) \quad r < R(n)$$
(19)

が導かれる。従って捕獲される電子1個当りの静電エネ ルギーは

2) 一個の空孔内の dangling bond 内の相互距離を_ち とすると,

$$\varepsilon_{e} = \frac{1}{2} \sum_{i} \phi_{i} q_{i} = \frac{e^{2}}{8\pi\varepsilon_{o}r_{o}} (n=2)$$

$$= \frac{3e^{2}}{8\pi\varepsilon_{o}r_{o}} (n=3)$$
(21)

3) $r_0 \ll R(n)$ であるから, n 個の電子は殆んど中心 に位置していると考えて良い。従って $\phi_0(r) = -ne/4\pi er$ である。静電エネルギー ϵ_{on} は

$$\varepsilon_{ec} = -\frac{1}{2 n} \int_{0}^{\mathbb{R}^{(n)}} \phi_{e}(\mathbf{r}) \rho 4 \pi r^{2} d\mathbf{r} = -\frac{e \rho R^{2}(n)}{4\varepsilon}$$
$$= -\frac{3 n e^{2}}{16 \pi \epsilon R(n)} \quad . \tag{22}$$

4) (19)式で
$$r = 0$$
とすれば $\phi_c(0) = \rho R^2(n) / 6\varepsilon$,故に

$$\varepsilon_{ce} = - \frac{e\rho R^2(n)}{12 \varepsilon} = - \frac{ne^2}{16 \pi \varepsilon R(n)} \quad . \tag{23}$$

系の静電エネルギー ε_{s} は $\varepsilon_{s} = \varepsilon_{c} + \varepsilon_{e} + \varepsilon_{co} + \varepsilon_{co}$ で与えら れる。n = 0の場合は $\varepsilon_{s} = 0$ で dangling bond が電子を 一個も捕獲しない場合である。n = 1の場合,中性の空 間に突然—eの電荷が生じたと考えると $\varepsilon_{e} = \varepsilon_{ce} = 0$ で ある。従って

$$\varepsilon_{\rm s} = \varepsilon_{\rm c} + \varepsilon_{\rm ec} = -\frac{7e^2}{80\pi\epsilon R(1)} \tag{24}$$

となる。静電エネルギーは負であるので、全ての空孔に 1 個の電子が捕獲されることになる。 n = 2 の場合、

$$e_{s} = \frac{e^{2}}{8\pi\epsilon_{o}r_{o}} - \frac{3e^{2}}{10\pi\epsilon_{R}(2)}$$
(25)

 $r_o \ll R(2)$ であるので $\varepsilon_{s} > 0$ 。従って1個の空孔に2個 の電子が捕獲されると静電エネルギーは増大し,フェル ミレベルにある電子がdangling bond に捕獲される時減 少するエネルギーと平衡するまで空孔は電子を捕獲する。 ここで $e^2/8\pi\varepsilon_{o}r_{o} \simeq 2.4$ (eV)であり,Biのフェルミエネ ルギー~0.015(eV)と比較するとおよそ160倍大きい。 従ってBi結晶では全ての空孔が一個の電子を捕獲し, さらにその何割かの空孔がもう1個の電子を捕獲して平 衡していると考えられる。ある温度でN₀個の空孔があり、 それぞれ1個の電子を捕獲し、そのうちN個の空孔が2 個の電子を捕獲しているとするときの捕獲された電子1 個当りの静電エネルギーは

$$\varepsilon_{\rm s} = \frac{1}{(N+N_{\rm o})} \left(\frac{e^2 N}{8\pi\varepsilon_{d'o}} - \frac{7e^2 \mathcal{N}_{\rm o} - N}{80\pi\varepsilon R(1)} - \frac{3e^2 N}{10\pi\varepsilon R(2)} \right) (26)$$

で与えられる。補獲された電子数の全体に対する比率f はこの場合

$$f = \frac{N + N_{o}}{3N_{o}} \qquad \left(\frac{1}{3} \le f \le \frac{2}{3}\right) \tag{27}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\rm s}(f) = \frac{1}{3f} \left[\frac{{\rm e}^{2}(3f-1)}{8\pi\varepsilon_{\rm o}r_{\rm o}} - \frac{3{\rm e}^{2}(3f-1)}{10\pi\varepsilon R(2)} - \frac{7{\rm e}^{2}(2-3f)}{80\pi\varepsilon R(1)} \right]$$
(28)

次にエントロピーを求めよう、 $3N_0$ 個の dang ling bond 中 N_0+N に電子が捕獲される方法の数は

W=($3N_o$)//($N+N_o$)/(($3N_o$)/一($N+N_o$)/) (29) で与えられる。従って dangling bond 1 個当りのエント ロビーは

$$fS(f) = \frac{\kappa \ln W}{N + N_o} f = -\kappa [f_{\ln f} + (1 - f)_{\ln} (1 - f)]$$
(30)

で与えられる。従って1 個の dangling bond 当りの自由 エネルギーは

$$fF(f) = f\left[\varepsilon_{v} + \varepsilon_{s}(f) - \varepsilon_{F}(T) - S(f)T\right]$$
(31)

である。 f は極小条件より

$$\varepsilon^{*} = \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm v} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon_{\rm X} \gtrsim \varepsilon_{\rm V} \sim \varepsilon_{\rm V}$$

$$\varepsilon_{\rm X} \approx \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm V} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon_{\rm X} \approx \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm V} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon_{\rm X} \approx \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm V} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon_{\rm X} \approx \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm V} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon_{\rm X} \approx \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm V} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon_{\rm X} \approx \varepsilon_{\rm F}(T) - \varepsilon_{\rm V} + \kappa T \ln(1/f - 1)$$

$$\varepsilon^{*} = \frac{3 e^{2}}{8\pi\varepsilon_{o}r_{o}} + \frac{21 e^{2}}{80\pi\varepsilon R(1)} - \frac{9 e^{2}}{10\pi\varepsilon R(2)}$$
(33)

である。
$$\varepsilon = \varepsilon^{*} + \varepsilon_{v}$$
とすれば
 $f = 1/\{1 + \exp\left((\varepsilon - \varepsilon_{F})/\kappa T\right)\}$ (34)

となる。 ε_v は空孔が全然ない場合の伝導電子の濃度 ϵ_n , N_o 個の空孔があるときの濃度 $\epsilon < n$.>とすれば

 $n - \langle n \rangle = 3N_{o}f$ (35) で与えられるので、この式より求めたf および (33),(34) 式より ε_v が決定出来る。刃状成分転位に沿って生じる dangling bond については、それがアクセプターとして 作用していると考えると Read ^{20),21)}の理論がそのまま適 用できる。

4. 結 言

Bi結晶中の格子欠陥, すなわち原子空孔, 転位, 積層 欠陥の幾何学的構造を調べ, それらの機械的並びに電気 的性質を検討した。原子空孔および $\{001\}$, $\{11\overline{1}\}$ 面 に属する転位の刃状成分に沿って dangling bond が存在 することを明らかにし, それらの電気的性質をフェルミ 統計近似を用いて調べ, 電子を捕獲する比率fと温度T間の表式を求めた。

(111)<110>主辷りの三段階硬比の要因として転位の 交又,特に林転位群が<110>型らせん転位である場合 の交又が重要であることを示した。さらに主辷り転位の 交又迄り,原子空孔との相互作用などが硬化の要因であ ることが判明した。(111)主辷り面上に存在する<10> 型完全転位がShokkey型半転位に分解する可能性につい て検討し,さらに半転位間に生じる積層欠陥のエネルギ - γ の表式を求めた。本報で述べた事は他の菱面体結晶, 例えばSb,As などにも適用出来るものである。

参考分献

- 1) 大竹周一, 本橋嘉信:日本金属学会誌, 37(1973),44.
- 2) 本橋嘉信, 大竹周一: 日本金属学会誌, 37(1973), 978.
- 3) たとえば, R. N. Zitter : Phys. Rev., 127(1962), 1471.
- S. Otake, S. Koike and Y. Motohashi : Japan. J. appl. Phys. 12 (1973), 636
- 5) S. Otake, S. Koike and Y. Motohashi : Japan. J. appl. Phys., 13 (1974), 424.
- Y. Motohashi , S. Otake and T. Shibata : Japan.
 J. appl. Phys., 13 (1974), 1287.
- 本橋嘉信,大竹周一,柴田孝夫:Bi(菱面体構造) 結晶中の転位モデル,応用物理連合講演会,(1973)
- 8) L. Pauling : J. Amer. Chem. Soc., 69 (1947), 542.
- 9) C. S. Barrett : Structure of Metals, McGraw -
- Hill, New York, (1952), 217.

- M. Georgieff and E. Schmid : Z. Phys., 36 (1926), 759.
- 11) C. Steegmuller and J. S. Daniel : J. Less-Common Metals, **27** (1972), 81.
- 12) J.J.A.P. に投稿中
- 13) たとえば、D. Hull: Introduction to Dislocations, Pergamon press, Oxford, (1968), 153
- 14) G. Wit and J. S. Koehler : Phys. Rev., 116 (1959), 1113
- 15) A. J. E. Foreman and W. M. Lomer : Phil. Mag., 46 (1955), 73.

- J. Friedel : Dislocations, Pergamon Press, Oxford, (1964), 456.
- 17) Y. T. Chou : Acta metallurgica, 10(1962), 739.
- 18) W. T. Read: Dislocations in Crystals, McGraw-Hill, (1953).
- 19) D. L. Dexter: Phys. Rev., 87 (1952), 768.
- 20) W. T. Read : Phil. Mag., 45 (1954), 775.
- 21) W. T. Read : Phil. Mag., 45 (1954), 1119.
- 22) G. A. Saunders and Z. Sumengen : Proc. Roy. Soc. London, A329 (1972), 453.